(1) Int · Cl · 62日本分類 12 A 25 C 23 c 13/02 O 22 c 1/00 13(7) D 61

19日本国特許庁

印特許 出願公告

昭49-34573

特

**④**公告 昭和 49年(1974) 9月 14日

発明の数 1

(全18頁)

10 A 32

図真空蒸着法による単元系 もしくは複元系材料の 製造方法

②特 願 昭45-97169

砂出 昭45(1970)11月6日

**御発明** 者 深瀬茂雄

国分寺市東恋ケ窪1の280株式

会社日立製作所中央研究所内

同 川辺潮

同所

同. 工藤実弘

同所

同 土井俊雄

同所

创出 顧 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1の5の1

四分代 理 人 弁理士 薄田利幸

#### 図面の簡単な説明

法の原理説明図、同図口はそれにおいて得られる 3元系材料の濃度分布を示す線図、第2図イは従 来の2元系材料を得るための一方法の原理説明図、 同図口はそれにおいて得られる材料の濃度分布を 示す線図、第3図イは従来の2元系材料を得るた25分布を示す線図である。 めの他の一方法の原理説明図、同図口はそれにお いて得られる材料の濃度分布を示す線図、第4図 イは従来の3元系材料を得るための他の一方法の 原理説明図、同図ロはそれにおいて得られる材料 の濃度分布を示す線図である。つぎに、第5図イ 30 成比率が直線的に変化するような材料を1枚の蒸 は本発明の方法により1元系材料を得る場合の原 理説明図、同図口はそれにおいて得られる蒸着膜 の膜厚分布を示す線図、第6図はくさび状開口部 を有するマスクを用いる場合の原理説明図、第7 図イ、ロ、ハ、第8図イ、ロおよび第9図イ、ロ 35 うな組成比率の範囲において最良の特性が得られ はいずれもマスク開口部形状の他の一例を示す図、 第10図および第11図はそれぞれ蒸着基板形状

の他の一例を示す図、第12図および第13図は いずれも複数の蒸発源と複数の開口部を組合せて 用いる場合の原理説明図である。また、第14図 イおよび第15図イはいずれも本発明の方法にょ 5 り 2 元系材料を得る場合の原理説明図、第14図 ロおよび第15図ロは上記の各場合に得られる法 着膜の濃度分布を示す線図、第16図、第17図、 第18四および第19回はいずれも本発明により 2元系材料を得る場合の他の配置構成の説明図で 10 ある。さらに、第20図イは本発明の方法により 3 元系材料を得る場合の原理説明図、同図口はそ れにおいて得られる蒸着膜の濃度分布を示す線図、 第21図は同じく3元系材料を得る場合の他の配 置構成の説明図、第22図はマスクの開口部形状 15 の他の一例を示す図、第23図は3元系材料を得 る場合のさらに他の配置構成を示す図、第24図 は3元系材料を得る場合の基板に対する開口部と 蒸発源の配置関係の説明図である。 なお、第25 図イは本発明の第1の実施例において得られた 第1図イは従来の3元系材料を得るための一方 20 Pb-In 系蒸着膜の濃度分布を示す線図、同図ロ はその格子定数の分布を示す線図、同図ハはその 超電導臨界温度の変化を示す線図であり、第26 図は本発明の第2の実施例において得られたPb-In-Sn系蒸着膜の濃度分布と超電導臨界温度の

#### 発明の詳細な説明

本発明は真空蒸着法によつて単元系もしくは複 元系の材料を製造する方法に関し、とくに蒸着基 板上の位置に応じて各成分材料の膜厚もしくは組 着膜として得る方法に関するものである。

例えば、冶金学の分野において新しい合金材料 を開発しようとする場合には、各成分材料の組成 比率を広範囲にわたつて変化させ、果してどのよ るかを試験してみる必要がある。ところで、従来 のように、各成分材料の組成比率が異なる毎に別

別の試料を調製してやるのでは、この試料作成作 業に あまりに も多くの時間と労力を費してしまう こととなり、これが新材料の開発を困難にする-因ともなつている。

基板上に複数の成分材料を同時に蒸着させるに際 して、基板上の位置に応じて各成分材料の蒸着量 を変化させることにより、各成分材料の組成比率 が蒸着位置に応じて広範囲にわたつて変化するよ 提案されている。

その1は、米国のKENNEDYらの報告(J・ Applied Physics Vol. 36. No. 12, 1965,P・3808)に見られるものであり、第1° 三角形の蒸着基板Pの頂点a,b,cの直下にそ れぞれ配置し、基板P上の位置に応じて各蒸発源 からの距離および傾斜角が変化することを利用し て、各成分材料の組成比率(以下単に濃度という) 蒸着膜を得る方法である。しかしながら、との方 法によつて得られる各成分材料の濃度分布は、第 1図口にその一例を示すように、通常用いられて いる3元系状態図のものと比べて分布の直線性が 著るしく悪いものとなる。つまり、基板上の位置 25 と各成分材料の濃度とが直線的な比例関係にない ので、得られた蒸着膜の位置と材料組成との対応 をつけにくい欠点がある。

その2は、特公昭43-27926号に見られ たは放射状に配列し、該蒸発源の低低垂直方向に 蒸着基板を配置し、端面にエッジ効果を有する遮 **蔽板を前記蒸発源と基板との間に相互に半陰影を** 画くように設け、各蒸発源の半陰影が基板上で互 を同時に蒸発せしめ、もつて基板上に各蒸発源の 長手方向に向つて直線的に成分濃度の変化する複 元系材料の蒸着膜を得るようにしたものである。

例えば 2元系の場合には、第2図イに示すよう に、直線状蒸発源A,Bを左右一直線上に配列し、40を用いて、上記各蒸着源と直角な方向に直線的に これと基板Pとの間にそれぞれ蒸発源A,Bと直 角方向(紙面と直角方向)にのびている直線状端。 面a,bを有する遮蔽板Qa,Qbを設け、端面a による蒸発源Aの半陰影と端面 bによる蒸発源B

の半陰影とが基板上で互いに反対向きに重なり合 うようにして、蒸発源A,Bから別々の試料を同 時に蒸発せしめて、基板P上に蒸着せしめる。し かるときは、基板P上には第2図口に示すような このため、最近では真空蒸着法によつて一枚の 5 直線状の濃度分布をもつ2元系材料の蒸着膜が得 られる。

また、第3図イに示すように、左右両端に蒸発 源と直角な端面 a', b'をもつ遮蔽板Qを用い、該 遮蔽板Qの外周を蒸発物質の通路としたものにお うな蒸着膜を得、これを試料として用いる方法が 10 いても、蒸発源A,Bの半陰影を基板P上で互い **必重なり合うようにすることによつて第3図ロに** 示すよりな直線的な濃度分布をもつ 2元系材料の 蒸着膜が得られる。

なお、3元系の場合には、第4図イに示すごと 図イに示すように、3種類の蒸発源A,B,Oを 15 く、蒸発面R上の1点uを中心として3種の蒸発 源A,B,Oを互いに120° ずつずらせて放射 状に配列し、その上方に正三角形の遮蔽板Qを配 置し、さらにその上方に正三角形の蒸着基板Pを 遮蔽板Qと逆向きに配置して、遮蔽板Qの3辺 が場所によつて変化する ( つまり濃度分布のある) 20 b' c' , c' a' , a' b'によつてそれぞれ画かれる蒸着 源A,B,Oの半陰影が基板P上で互いに重なり 合うようにする。しかるときは、基板P上には第 4図ロに示すよりな3元状態図型の濃度分布をも つ蒸着膜が得られる。

このように、特公昭43-27926号の方法 においては、基板の寸法に比べ蒸発源と基板との 距離を十分大きくとつておくことを条件として、 各蒸発源の長手方向に向つて直線的な濃度勾配を もつ複元系材料の蒸着膜が得られる。しかしなが る方法であり、複数種の帯状蒸発源を低低平行ま 30 ら、この方法においては、遮蔽板の端面によつて 基板上に形成される蒸発源の半陰影を利用して各 蒸着源の長手方向に濃度勾配をもたせているため、 所望の寸法および濃度分布の蒸着膜を得るために は各蒸発源の長さとその両端位置を正確に決めて いに反対向きに重なり合うようにして、各蒸発源 35 やる必要があり、蒸発源の製作精度の点で難点が ある。

> 本発明は、このような点に鑑みてなされたもの で、上述したような半陰影効果を用いることなく、 一 個もしくは複数個の任意長さの直線状蒸発源 蒸着膜厚もしくは成分濃度の変化する単元系もし くは複元系材料の蒸剤膜を得ることのできる新規 かつ独自の方法を提供することを目的とするもの である。

すなわち、本発明は1個または複数個の直線状 蒸発源と単一の蒸着基板との間に各対応する蒸発 源と平行な方向に測つた開口幅が直線的に変化す るような1個または複数個の三角形状(もしくは くさび状)の開口部を有するマスクを設け、上記 5 各蒸発源からの蒸発物質を各対応する開口部を通 して上記基板上に蒸着せしめることにより、上記 基板上に前記の各蒸発源と直角を方向に直線的に 蒸着膜厚もしくは成分濃度の変化する単元系もし くは複元系材料の蒸着膜を形成せしめることを特 10 ると、基板P上には、第 5 図口に示すよりに、蒸 徴とするものである。

つまり、本発明においては、基板上から各対応 する三角形状(もしくはくさび状)の開口部を通 して各蒸着源を覗きみる際、基板上における視点 を上記各蒸着源と直角な方向に移行させるにつれ 15 合、 p1 点から蒸発源 Aを窺うときの実効的な開 てそこから覗きみることのできる蒸着源の長さが 直線的に変化することを利用して、その方向に向 つて各蒸発源からの材料の蒸着量(膜厚もしくは 濃度)が直線的に変化する蒸着膜を得ることを基 本原理とするものである。

以下、本発明の実施の態様につき図面を参照し て詳説する。

まず最初に、本発明の方法にしたがつて直線的 な膜厚変化を有する1元系材料の蒸着膜を得る場 合について説明する。

第5図イは、本発明にしたがつて1元系材料の 蒸着膜を得る場合の蒸着装置の原理的配置構成を 示すもので、同図中Aは蒸発源、Qはマスク、P は蒸着基板を示している。基板PとマスクQとは 蒸発源Aを含む平面(以下蒸発面という)Rと平 30 点から蒸発源Aを窮うとしても実効的な開口幅は 行に、それぞれそれからh1・h2なる間隔をおい て配置され、これらは同一の真空容器(図示せず) 内に収容されている。蒸発源Aは直線しと直角方 向にのばされた幅のせまい直線状のものであり、 その蒸発量はどこでも均一なものとする。而して35 蒸発源Aに平行な直線を考えた場合、この直線上 マスクQには頂点 a'と蒸発源Aに平行を底辺b' d (長さん2)を有する三角形の開口部Maが設け られている。したがつて、蒸発源Aと平行を方向 に測つた開口幅は蒸発源Aと直角な方向(直線m の方向)に O から L2 まで直線的に変化する。 た 40 らも全く蒸発源を覗くことができない。したがつ お、蒸発源Aと直角な方向に測つた開口部Maの 長さは b2 であるとする。

また、基板Pの蒸発源Aと直角方向(直線nの 方向)の長さは $d_1$  平行方向の幅は $\ell_1$  であり、

d 2/d, = h 2/h 1 なる関係が成立するものとす。 る。そして、蒸着源Aと開口部Maの底辺 b' c' と 基板Pの右端p1 とは互いに同―平面上にあり、 また、蒸着源Aと開口部M a の頂点 a と基板P の 左端psとは互いに同一平面上にあるようにする。 なお、基板Pと蒸発源Aとの距離h」は基板Pの 寸法 d1, l1 に対して十分大きく(数倍以上に) とつてある。

この状態で蒸発源Aから所望の材料を蒸発させ 発源Aと直角な方向に直線的に膜厚が変化し、蒸 発源Aと平行な方向には膜厚変化のない蒸着膜が 得られる。すなわち、いき基板P上に蒸発源Aと 直角な方向に p1,p2,p3なる 3 視点を考えた場 口幅は $\ell_2$  であり、中間点 $p_2$  からのそれは $\ell_2/\ell$ p3 点からのそれは 0 である。したがつて、p1 点からは蒸発源Aのうち $L = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \times \ell_2$  なる 長さの部分が覗かれ、p2 点からは L/2 なる 長さの部が覗かれ、p3 点からは蒸発源Aのいか なる部分も覗けなくなる。而して、基板P上の任 意の点の膜厚はその点から開口部M a を通して覗 くことのできる蒸発源Aの長さに比例するから、 pı 点での膜厚を100とすると p2 点での膜厚 25 は 5 0 , p 3 点でのそれは 0 と 左る。 この よ 5 に、 蒸着膜厚は蒸発源Aに直角な方向に向つて直線的 に変化する。

つぎに、基板P上に pı 点を通つて蒸発源AK 平行な直線を考えた場合、この直線上のいずれの 常に &2 である。したがつて、この線上から覗く ことのできる蒸着源の長さは常にLであり、その 中心位置だけが基板上の視点位置に対応して蒸発 源の長手方向に移行する。また、 P2 点を通つて のいずれの点に視点を移しても実効的な開口幅は 常に 42/2であり、この線上から覗くことのでき る蒸着源の長さは常に L/2 である。同様に、p3 点を通り蒸発源Aに平行な直線上では、どの点か て、蒸着膜厚は蒸発源Aと平行な方向には全く変 化しない。

以上の説明からわかるように、本発明によれば 1個の直線状蒸発源と1個の三角形状の開口部を

有するマスクとを用いて基板上において蒸発源と 直角な方向に直線的な膜厚変化を有し、蒸発源と 平行な方向には膜厚変化のない蒸着膜を得ること ができる。而して、本発明の方法においては、従 来方法におけるように半陰影部分を用いて蒸着膜 5 の膜厚変化をつけることをしたいので、蒸発源の 長さに任意性があり、したがつてその製作上の自 由度が大である。すなわち、蒸発源の長さは、前 述したp1点において覗くことのできる長さし= 野中心のずれ  $dL=\frac{h_2}{h_1-h_2}\times \ell_1$  を加えた値  $\ell_3$ なる長さでもよい。

なお、基板上の位置によつて蒸発源までの距離 および傾斜角が相異することによつて生じる膜厚 15 分布の直線性からのずれを無視し得る程度に 小さ くするためには、基板の寸法 d1, L1 に対して基 板距離hiを数倍以上に選ぶのがよい。

一例として、第5図イの配置構成において、  $h_1 = 30 \text{ cm}$ ,  $h_2 = 10 \text{ cm}$ ,  $d_1 = 9 \text{ cm}$ ,  $\mathcal{L}_1 = 2 \text{ cm}$  20  $\ell_2=2$  cm  $\ell_3=3$  cm,  $\ell_3=3$  cm,  $\ell_3=3$ 4cm となる。このような設定のもとで、蒸発源 Aとして、長さ5cm幅3mmのポート形ヒータ を用いて実際にインジウムを基板P上に蒸着させ たところ所望どおり第5図ロに示すような直線的25 ない。 膜厚分布を呈するインジウム薄膜が得られた。一 般に、高真空の排気系を用い、基板の加熱または 冷却などを行つて蒸発物質の基板への付着率を高 め、表面移動を少くしてやれば、再現性のよい膜 厚分布が得られる。

なお、上記の説明においては、マスクの開口部 Ma として三角形状のものを用いる例について示 したが、この開口部はまた第6図に示すように底 辺bcを有しないくさび状のものであつてもよい。 要は、このくさび状開口の中に頂点 a'から蒸発源 35 1個の開口部を用いる例について示したが、同一 Aに直角を方向に測つて $d_2 = h_2 / h_1 \times d_1$  なる 節囲にわたつて蒸発源Aと平行な方向に測つた開 、口幅が直線的に変化する部分Ma を有していれば よい。すなわち、所定寸法の基板P上から外れた 位置から蒸発源Aのどれだけの長さが覗かれよう 40 一の基板P上に蒸着させる例を示すもので、前者 . とそれは基板P上の膜厚分布には無関係であるか らである。したがつて、 d 2 なる長さが確保され てさえいれば、それを越える開口部分は有つても なくてもよいものである。 このことからまた、d2

を越える開口部分が有つたとしても、その部分は いかなる形状であつてもよいということがわかる。 第7図イは所要寸法の開口部Ma をそのままの頂 角で右方に延長した例を示し、第7図ロは菱形の 開口の半分をもつて所要寸法の開口部Ma とした 例を示し、第7図ハは所要寸法の開口部Ma の右 端を矩形状に延長した例を示す。

また、開口部Ma は必ずしも頂点aをとおり蒸 発源Aと直角に引かれた直線mに沿つてのびるも  $rac{b_1}{-b_2} imes m\ell_2$  に基板Pの幅 $m\ell_1$  に対応する視B0 のである必要はなく、第B2 ので、つに示すように、 直線mと傾斜する方向にのぴているものでもよい。 ただし、この場合には、基板Pも同じ方向に傾斜 させるか、あるいは蒸発源の長さを十分大きくと る必要がある。

> さらに極端な場合には、開口部Ma は第9図イ に示すように途中で不連続に折れ曲つているもの でもよく、第9図ロに示すように曲線状に彎曲し たものでもよい。要はd2 なる長さにわたつて開 口幅が直線的に変化するものであれば足りる。

> とのように、蒸発源Aの長さを十分大きくとれ は、開口部の形状はかなり任意に選定できる。以 下の説明においては主として三角形の閉口部を用 いる場合について説明するが、本発明は上述した よりな変形をも含むものであることはいうまでも

また、上記の説明においては基板Pとして長方 形のものを用いる例を示したが、この基板Pの形 状もそれ自体単独にもしくは開口部の形状に応じ てかなり任意に選定できる。第10図は三角形の 30 基板を用いた例を示し、第11図は同じく三角形 の基板を用いたものにおいて開口部Ma の中心線 をmからndへ傾けたのに伴つて基板Pの方向もn から n'へ傾けた例を示す。

さらに、上記説明においては、1個の蒸発源と 材料を蒸発させる複数個の蒸発源とこれに対応す る複数個の開口部とを用いてもよい。第12図お よび第13図はいずれも2個の蒸発源A,Aと2 個の開口部Ma ,Ma'を有するマスクとを用いて単っ は蒸発源A,Aを平行に配置した一例、後者は一 直線上に配置した一例である。

つぎに、上述の原理を応用して成分濃度が直線 的に変化する2元系材料の蒸着膜を得る方法につ

:10

いてのべる。

第14図イは、本発明の方法にしたがつて、2 元系材料の蒸着膜を得る場合の蒸着装置の原理的 配置構成を示すもので、同図中A,Bは互いに異 種の材料を蒸発せしめる蒸発源、Ma, Mb はそれ 5 ぞれ蒸発源A,Bに対応する開口部、Pは蒸発基 板を示している。而して、開口部Ma とMb とは 直線mを中心にして互いに逆向き(背中合せ)に 配置されている。ととで、蒸着源A,B間の距離 を r 1 ・開口部 Ma, Mb 間の間隔を r 2 とし、前 10 Mb, Ma'と Mb'のごとき任意の組合せとしてもよ 述した $d_1/d_2=h_2/h$  なる条件の外に、 $(h_1-h_2)/h_1=(d_2+r_2)/r_1$  なる関係をも満すよ うに各部の寸法を設定する。一例として、 h 1=  $30 \,\mathrm{cm}$ ,  $h_2 = 10 \,\mathrm{cm}$ ,  $d_1 = 9 \,\mathrm{cm}$ ,  $\ell_1 = 2 \,\mathrm{cm}$ ,  $\ell_2$ =2cm,  $r_1=9$ cm とすれば、 $d_2=3$ cm,  $\ell_3=15$ く、さらには、第19図に示すように、開口部Ma4 cm, г2=3 cm となる。

このような条件のもとで、蒸発源A,Bから2 種の材料を同時に蒸発させると、基板P上には2 種の材料が重なり合つて蒸着され、第14図ロに 示すような濃度分布の蒸着膜が得られる。すなわ20 直線的に変化する3元系材料の蒸着膜を得る場合 ち、蒸発源Aからの材料(A成分)の蒸着量は p2 点からp1 点に向つて0から100まで直線的に 変化する。また、蒸発源Bからの材料(B成分) の蒸着量は反対に p 1 点から p 2 点に向つて 0 か - ら100まで直線的に変化する。そして、上記両 25 元系材料の蒸着膜を形成させる例を示している。 成分の全蒸着量を重量で等しくとるときは、得ら れる濃度分布は重量パーセントで直線状に変化す るものとなり、また両成分の全蒸着量を原子数も しくは分子数で等しくとるときは得られる濃度分 布は原子パーセントもしくは分子パーセントで直 30 る三角形 a b c を呈している。而して、三角形 a 線的に変化するものとなる。これはまた、蒸発源 A,Bの蒸発速度を制御することによつても任意 に 調節できる。

とのように、本発明の方法によれば、 2種の蒸 発源と互いに逆向きの2個の開口部を有するマス 35 h2=15 cm とすると、開口Mo は一辺の長さが クとを組み合せることによって、単一の基板P上 に両蒸着源と直角方向に向つて直線的に濃度分布 の変化する 2元系材料の蒸着膜を得ることができ

を互いにその頂点を向い合せるようにして逆向き に配置した場合にも、やはり第15回口に示すよ りに 両蒸発源と直角な方向に 直線的な濃度分布を 有する 2元系材料の蒸着膜が得られる。

また、第16図に示すように、蒸発源を近づけ ることにより r 2=0にして開口部Ma とMb を連 結させちよりど1個の菱形状の開口となるように してもよいし、第17図に示すように、hicha の比を変えることによつて開口部Ma とMb の頂 点が一致するようにしてもよい。 なお、第17図 において、開口部Ma はMd と等価であり、開口 部MbはMb'と等価であることがわかる。このこと からまた、開口部はMa とMb, MaとMb, Maと いととがわかる。

さらにまた、第18図に示すように、蒸発源A Bを一直線上に配置し、開口部Ma, Mbを互いに 逆向きにして蒸発源と平行方向に並べ設けてもよ とMb を背中合せに配置したものにおいて、両者 をその所要長さd2を越えて内方に延長し、全体 として菱形をした単一開口を用いてもよい。

つぎに、本発明の方法にしたがつて成分濃度が **についてのべる。** 

第20図イは、本発明の方法にしたがつて3種 の蒸発源A,B,Cと単一の開口Moを有するマ スクQとの組合せを用いて、単一の基板P上に3 ここで、蒸発源A,B,Oは三角形 $\alpha\beta\gamma$ の各辺 をなすように配置されている。 開口Mo は上記の 三角形αβγと相似する三角形 a'b'c'の形をして いる。また、基板Pは上記三角形abcと相似す bcと三角形 a'b'c'との相似比は、h1/h2 であ り、三角形αβγと三角形 a'b' c'との相似比は  $h_1/(h_1-h_2)$  である。一例として、一辺の長 さが10cmの正三角形基板を用い、h<sub>1</sub>=30cm・ 5 cmの正三角形状のものとなり、各蒸着源の所 要長さは10cmとなる。

このような条件のもとで、蒸発源A,B,Cか ら3種の材料を同時に蒸発させると、基板P上に なお、第15図イに示すように、開口部Ma AMe40 は、第20図口に示すような濃度分布の3元系材 料が蒸着される。すなわち、蒸発源Aに対しては 三角形開口Mo は a'を頂点とし b' c'を底辺とする 開口部Ma として働らき、基板P上のA成分の濃 度をab方向に直線的に変化せしめる。同様に蒸

発源B,Cに対しては開口Mo はそれぞれb',c'を頂点とする開口部Mb,Mcとして働き、基板 P上のB,O成分の濃度をそれぞれbe,of方 向に直線的に変化せしめる。

させて行なう必要はなく、順次にもしくは交番的 に蒸発させるよりにしてもよいことはいりまでも ない。また、基板Pの形状も正三角形に限るもの ではないことは 1元系材料についての説明から容 特定の成分材料について濃度勾配をゆるやかにし てわずかな濃度変化による材料特性の差を調べる 場合に有利である。

なお上記の説明においては、 5 種の蒸発源 A , でいるため、各頂点位置で2種の蒸発源が互いに 端部を接することになり、蒸発源が作りにくくな るきらいがある。これを避けるためには第21図 に示すようにすればよい。すなわち、第21図は、 れていた蒸発源A、B、Oをそのままの長さでK 倍(K≥1)の三角形ďβγの各辺の中央部収移 動させ、これに伴つて本来Mo であつた開口をMo' のごとく(K+1)/2倍に拡大した場合を示し **プ上にずらせたことにより、各蒸発源に対応する** 開口部の所要寸法は元の開口Mo の寸法と変らな いが、その各頂点はそれぞれ d', b', c'' にすれ て、全体としては拡大された開口Mo'となつている。 形 a"b"c" なる部分( これはMo と同一寸法)が 所要の開口部Ma となる。このようにすれば、3 種の蒸発源はその所要長さLの範囲内では互いに 接触しなくなる。したがつて、各蒸発源の所要長

なお、上記の例においてK=3とすれば、開口 Mo'の寸法はK=1のときの開口Mo の所要寸法 の 2 倍となる。したがつて、K>3とすれば、第 22図に示すように、各蒸発源A,B,Oに対し てそれぞれ別々の開口部Ma,Mb,Mcをもつたマ40発源を組合せる場合について示したが、各材料の スクを用いることができる。―

さらにまた、第23四に示すように、本来三角 そのままの長さで逆向きの三角形 α'β'r" 上に移

動させ、とれに伴つて本来1個であつた開口Mo の代りに各蒸発源A,B,Cにそれぞれ対応する 3個の開口Ma,Mb,Mcを設けてもよい。なお、 この場合にも、3個の蒸着源が互いに接触しない なか、蒸着は必ずしも 3 種の材料を同時に蒸発 5 ようにするために各蒸発源を三角形  $d'\beta'\gamma''$  の各 辺よりいくぶん外方にずらせてやるのがよく、そ のときはマスクの開口Ma,Mb,Mcも対応して外 方にずらせてやればよい。

以上の考察から次のようなことがわかる。すな 易に理解されるところである。このことは、ある 10 わち、第24図に示すように、3種の蒸発源A1,  $B_1$ , $C_1$ と単一の開口 $M_1$  との組合せにより単一 の基板 P上に 3 種の材料を蒸着せしめる場合(つ まり第20図の場合)において、開口をM4 へ移 動させれば、蒸発源は $A_4$  , $B_4$  , $O_4$  へ移動し、 B,Cを三角形lpha eta  $\gamma$  の各辺の長さと等しく選ん  $15~M_5$  へ移動させれば $A_5$  , $B_5$  , $C_5$ へと移動する。 したがつていま、 $A_1$ , $B_1$ をそのままにして $O_1$ の みを $C_4$  へ移して $A_1$  ,  $B_1$  ,  $C_4$  なる蒸発源の組合 せとすれば、開口 ${f A_1}$ , ${f B_1}$ に対応する ${f M_1}$  と ${f O_4}$ に対応するM4 との2個の組合せとなる。この状 本来三角形lpha eta  $\gamma$  上に互いに端部を接して配置さ 20態からさらに、 $A_1$  を $A_5$  へ移して $A_5$  , $B_4$  , $C_4$  . なる蒸発源の組合せとすれば、開口の組合せは  $M_5$ , $M_1$ , $M_4$ の3個となる。そして、この組合せ は第21図においてK=3ととつた場合に当る。 同様に、蒸発源を A4 , B6 , C5の組合せとすると ている。つまり、蒸発源A,B,Cを三角形 $\alpham{eta}$  25 きは、開口の組合せは $M_4$ , $M_6$ , $M_5$ となり、これ は第23図に示した場合に当る。

而して、今度は逆に開口の組合せを $M_1$ , $M_2$ の ごとく先に設定すれば、蒸発源としてはA<sub>1</sub>,A<sub>2</sub>  $B_1$ , $B_2$ , $C_1$ , $C_2$  の 6 個の組合せを用いてもよ たとえば、蒸発源Aに対しては開口Mo'のうち三角 30いし、これらのうちから各材料につき任意の1個 づつをとる3個の組合せとしてもよい。同様に、 開口の組合せを $M_1$ , $M_2$ , $M_4$ の3個とするときは、 蒸発源としては $\mathtt{A_1}$  ,  $\mathtt{A_2}$  ,  $\mathtt{A_4}$  ,  $\mathtt{B_1}$  ,  $\mathtt{B_2}$  ,  $\mathtt{B_4}$  ,  $\mathtt{O_1}$ C2,C4のごとき9個の組合せとしてもよいし、 さを十分確保することができ、製作が容易となる。35 これらのうちから各材料につき任意の 2 個づつを とる6個または任意の1個づつをとる3個の組合 せとしてもよい。このように、開口の個数を増してい くことにより、蒸発源の組合せ方は無数に増えていく。 なお、上記は3種の材料につき互いに同数の蒸 蒸着量に差をもたせ、るときは、各材料について の蒸発源の数にも差をもたせることができる。例 えば、第24図において、開口部としてはM1 と

M<sub>2</sub> の 2 個を用い、蒸発源としては A , B 成分に

ついては $A_1$ , $A_2$ , $B_1$ , $B_2$  のごとく各2個づつ を、 C 成分については O1, O2 のどちらか一方を 用い、このO成分についての蒸発源の蒸発量をA, B成分のそれの 2倍にしておけばよい。

び3元系の材料を製造する場合について説明して きたが、本発明の方法はさらに 4 元系以上の多元 系材料を得る場合にも適用できるものであること は容易に理解されより。例えば、4元系の場合に は3元系の蒸着膜の上に第4の材料を重ねて蒸着 10 mmHg 程度の真空中で150c×2時間の拡散 してもよく、あるいは4種の蒸発源と4個のくさ び状開口部(もしくは四角形の開口部の各頂点位 てもよい)との組合せを用いて同時に蒸着しても よい。なお、拡散処理の可能な系においては、蒸 着後の熱処理により膜厚方向の組成の均一化を計 15 イクロアナライザーで合金組成比(原子%)を、 るとともできる。

而して、本発明における直線状蒸発源としては、 例えば所望の材料の線材そのものを直接加熱蒸発 させるものでもよく、線状もしくはエイル状のヒ ータの表面に所望の材料を逸布、メツキなどの方 20 示した。また、結晶の格子定数や軸比の変化は第 法により被覆したものを用いてもよく、あるいは **穂状ヒータと所望の材料を撚り合せたものを用い** てもよいし、幅のせまいポート型ヒータを用いて もよい。また、蒸着基板としてはガラスその他セ ラミック、金属板、シリコンや塩化ナトリウムの 25 置と直線的な比例関係にある。 へき開面などを用いることができ、マスクとして はモリプデンなどの金属板のほか ガラスやセラミ ツクなどを用いてもよい。

以下に本発明の実施例についてのべる。

#### 実施例 1

まず、Pb-In 2元合金系の状態図型濃度分布 を有する試料を得る場合についてのべる。

第15図イベデオ配置構成において、 $h_1=30$ cm,  $h_2=10$  cm,  $d_1=9$  cm,  $d_2=3$  cm,  $\ell_1=2$ cm,  $\ell_2$ =2cm,  $r_1$ =9cm,  $r_2$ =3cm とし、蒸 35 幅3mmのポート型ヒータを用い、これを一辺の 発源A,Bとしては長さ5cm、幅3mm の帯状 のポート型ヒータを用い、基板Pにはスライドガ ラスを用い、マスクQにはモリブデン板を用いた。 ポートA, Bにはそれぞれ純度99.999%の鉛 塊、インジウム塊を重量で原子量比(207: 115)となるように秤量して挿入し、ペルジャ 一内を10~6mmHg程度の真空に排気した。 この状態でまずポンパードを行つて基板表面を清 浄にしてから、ポートA,Bのヒーター抵抗に直

流または交流を徐々に流して予備加熱を行ない、 ポート内の鉛塊またはインジウム塊が溶けてポー ト上に均一に拡がつてから、予めマスクの開口部 Ma, Mbを塞いでいたシャッターを開くと共に、 以上、本発明の方法により1元系、2元系およ 5 ヒータ電流をほぼ一定に保つて、蒸着を行つた。 ついて、ボード上の材料がほぼ完全に消失するの を見計つて、ヒータ電流を断ち、基板温度が室温 に戻るのを待つてから、真空を破つて基板Pを取 り出し、さらにとれを電気炉に入れて1×10-6 熱処理を行つた。

> かくして得られた蒸着膜を基板どと長手方向に 適当な間隔で切り離し、各小片についてSloan 社製のオングストロメータで膜厚分布を、X線マ デバイシエラーX 線分析法で結晶構造の固定を、 さらに四端子抵抗法により超電導臨界温度Tc を それぞれ測定した。その結果、蒸着膜の濃度分布 は第25図イに示すように非常に良好な直線性を 25図口に示したとおりであり、臨界温度Tcの 変化は第25図ハに示すとおりであつた。このよ 5に、得られた蒸着膜中の各成分の濃度分布は基 板の長手方向(つまり蒸発源と直角な方向)の位

#### 実施例 2

つぎに、Pp−In−Sn の 3元状態図型濃度分 布の試料を得る場合についてのべる。

第21図イに示す配置構成において、b1=30 30 cm、h 2 = 15 cm とし、基板 P としては一辺の長 さが10cmの正三角形のガラス板を用い、また マスクとしては一辺の長さが 5.5 cmの正三角形 開口Mo'を有するモリブデン板を用いた。また、 蒸発源A,B,Oとしては、それぞれ長さ11cm、 長さが12cmの正三角形αβγの各辺の中央部 に配置した。ポートA,B,Oにはそれぞれ純度 9 9.9 9 9 %のIn, Pb, Snを重量比がそれらの 原子量比(115:207:119)と等しくな 40 るように秤量して挿入し、以下は前記実施例と同 様にして蒸着および熱処理を行なつた。

その結果得られた蒸着膜の濃度分布は第26図 に示すように通常の三元状態図のものと非常に良 く一致している。なお、第26図中の数字は各組

成比における超電導臨界温度を測定した結果を示 している。

以上詳説したところから明らかなように、本祭 明の方法によれば、1個または複数個の直線状蒸 発源とこれらの蒸発源の長手方向に平行な開口幅 5 が 直線的に変化する 1 個または複数個の開口を有 するマスクとを用いることによつて、基板上に各 蒸発源と直角な方向に直線的な蒸着量変化を有す る単元系もしくは複元系の材料を得ることができ るものであり、従来の半陰影を用いる方法とは原10 有するマスクを設け、前記の各蒸発源からの蒸発 理的に異なるものである。したがつて、蒸発源と してはある所要の長さ以上あればいかなる長さの ものでもよいので蒸発源の製作が容易であり、ま た基板の形状や蒸発源の配置の自由度も大となる 等の長所を有するものである。

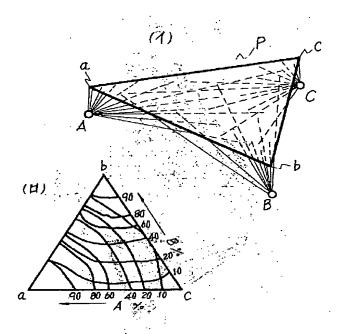
. 16

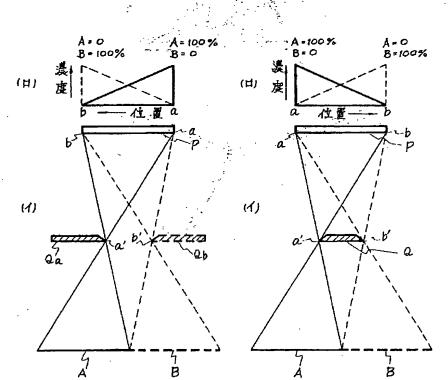
なお、本発明の方法は、単に合金試料の作成に のみ用いられるものではなく、通常蒸着の可能な すべての材料の任意の組合せについて適用できる ものであることはいうまでもない。

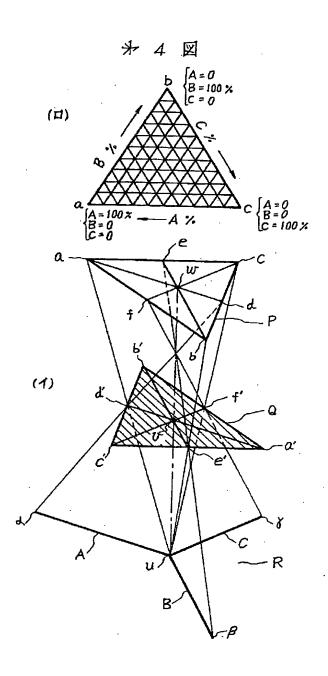
#### 67特許請求の範囲

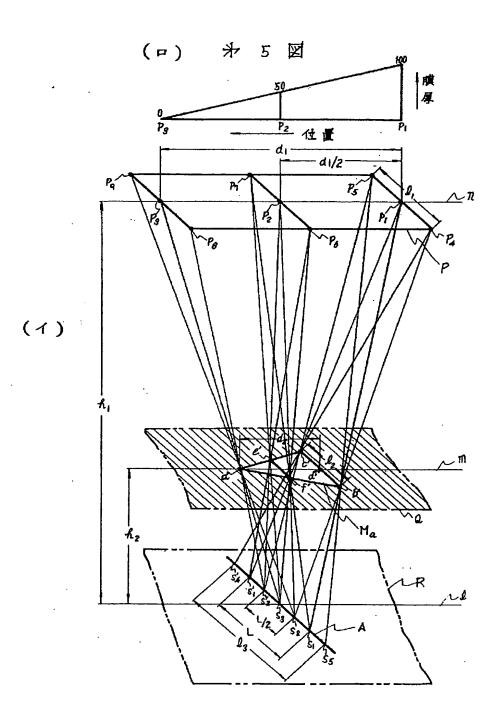
1個または複数個の直線状蒸発源と単一の蒸 着基板との間に各対応する蒸発源と平行な方向に 測つた開口幅が直線的に変化するようを 1 個また は複数個の三角形状もしくはくさび状の開口部を 物質を上記の各対応する開口部を通して前記の基 板上に蒸着せしめることにより、前記の基板上に 前記の各蒸発源と直角な方向に 直線的に 蒸着膜厚 もしくは成分濃度の変化する蒸着膜を得ることを 15 特徴とする単元系もしくは複元系材料の製造方法。

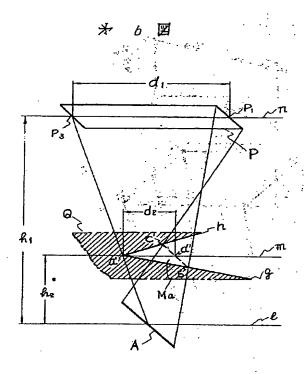


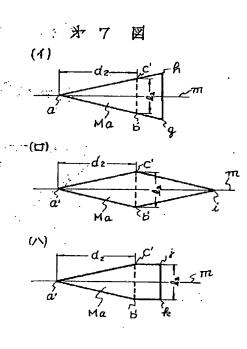


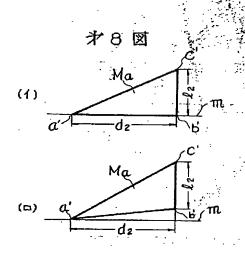


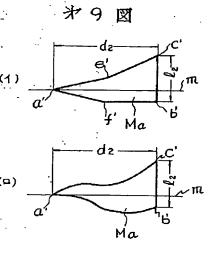




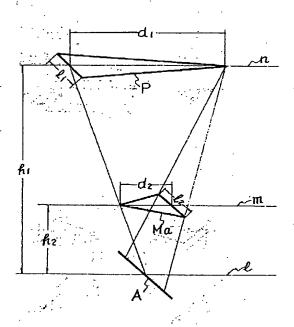




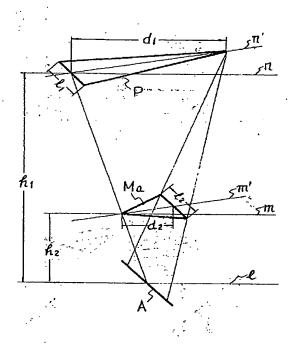




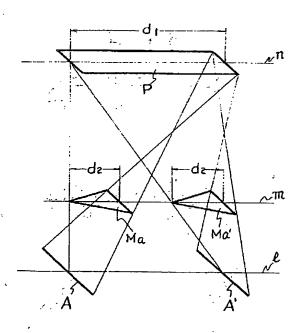
才10团



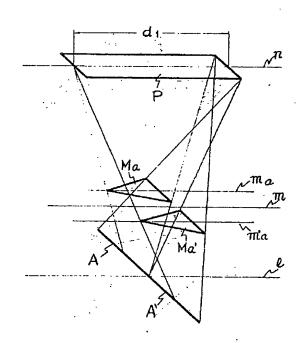
尹11 図

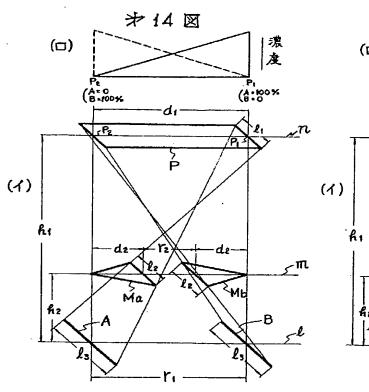


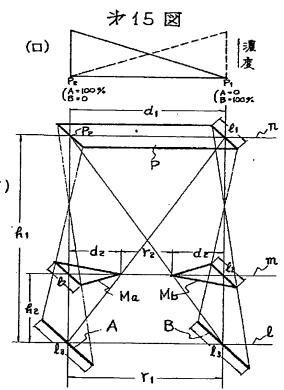
岁12 図



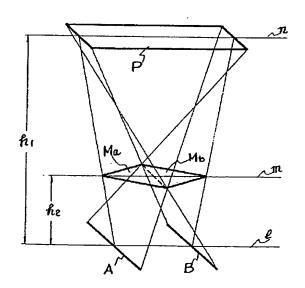
**≯13 図** 



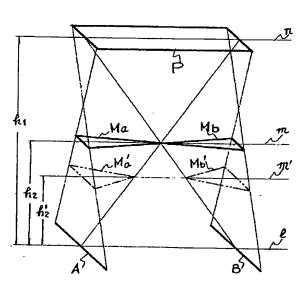




才16 図

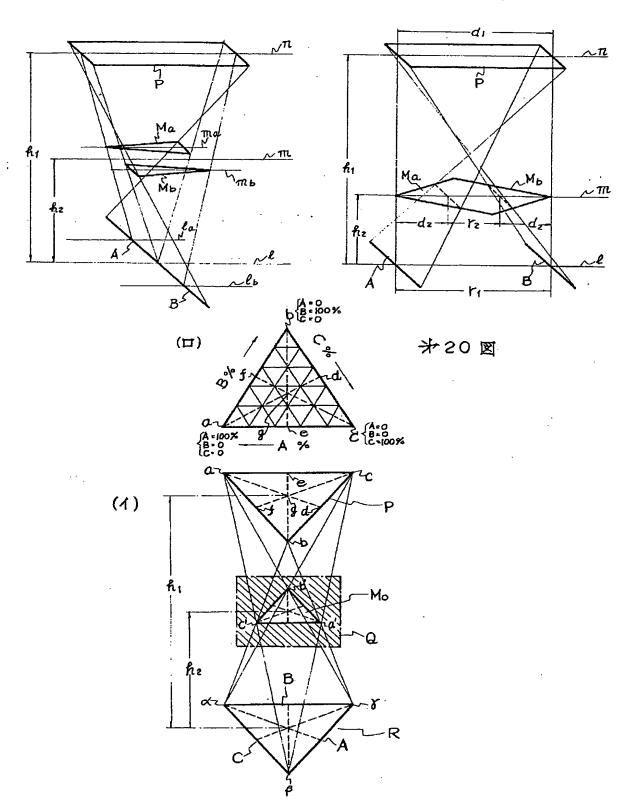


**半17**図

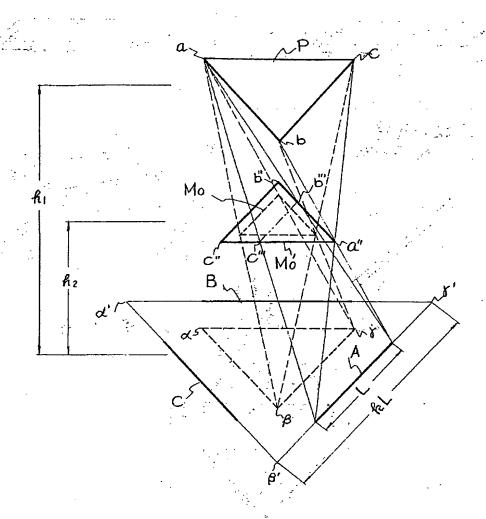


**岁18図** 

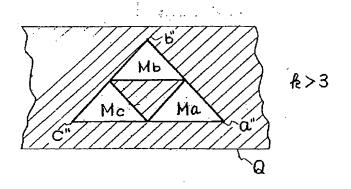
和19图



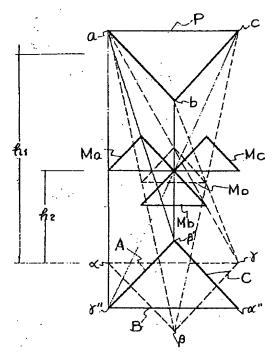
# **岁21図**



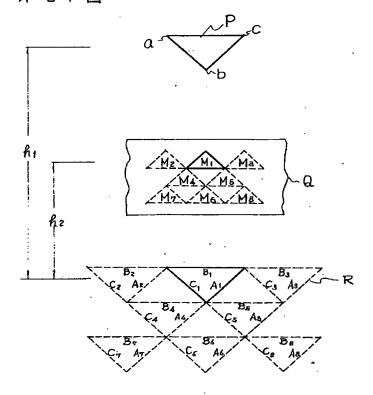
本 22 図



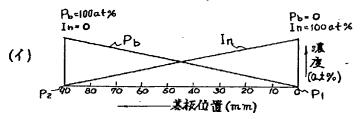
**\* 23 图** 

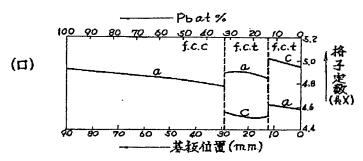


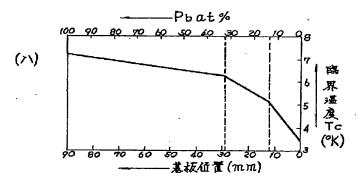
**米24** 図

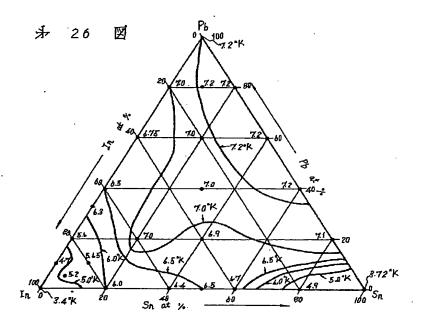












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.